

1. 什么是 RF ?

答：RF 即 Radio frequency 射频，主要包括无线收发信机。

2. 当今世界的手机频率各是多少（CDMA，GSM、市话通、小灵通、模拟手机等）？

答：EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz ;
CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。

3. 从事手机 Rf 工作没多久的新手，应怎样提高？

答：首先应该对 RF 系统(如功能性)有个系统的认识，然后可以选择一些芯片组，研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。

4. RF 仿真软件在手机设计调试中的作用是什么？

答：其目的是在实施设计之前，让设计者对将要设计的产品有一些认识。

5. 在设计手机的 PCB 时的基本原则是什么？

答：基本原则是使 EMC 最小化。

6. 手机的硬件构成有 RF/ABB/DBB/MCU/PMU，这里的 ABB、DBB 和 PMU 等各代表何意？

答：ABB 是 Analog BaseBand，
DBB 是 Dittital Baseband，MCU 往往包括在 DBB 芯片中。
PMU 是 Power Management Unit,现在有的手机 PMU 和 ABB 在一个芯片上面。将来这些芯片(RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。

7. DSP 和 MCU 各自主要完成什么样的功能？二者有何区别？

答：其实 MCU 和 DSP 都是处理器，理论上没有太大的不同。但是在实际系统中，基于效率的考虑，一般是 DSP 处理各种算法，如信道编解码，加密等，而 MCU 处理信令和与大部分硬件外设（如 LCD 等）通信。

8. 刚开始从事 RF 前段设计的新手要注意些什么？

答：首先，可以选择一个 RF 专题，比如 PLL，并学习一些基本理论，然后开始设计一些简单电路，只有在调试中才能获得一些经验，有助加深理解。

9. 推荐 RF 仿真软件及其特点？

答：Agilent ADS 仿真软件作 RF 仿真。这种软件支持分立 RF 设计和完整系统设计。详情可查看 Agilent 网站。

10. 哪里可以下载关于手机设计方案的相应知识，包括几大模块、各个模块的功能以及由此对硬件的性能要求等内容？

答：可以看看 <http://www.52rd.com>和 www.eetchina.com 或许有所帮助。关于 TI 的 wireless solution,可以看看 <http://www.ti.com>中的 wireless communications.

11. 为什么 GSM 使用 GMSK 调制，而 W-CDMA 采用 HPSK 调制？

答：主要是由于 GSM 和 WCDMA 标准所定。有兴趣的话，可以看一些有关数字调制的书，了解使用不同数字调制技术的利与弊。

12. 如何解决 LCD model 对 RF 的干扰?

答: PCB 设计过程中, 可以在单个层中进行 LCD 布线。

13. 手机设计过程中, 在新增加的功能里, 基带芯片发射数据时对 FM 产生噪声干扰, 如何解决这个问题?

答: 检查 PCB 设计, 找到干扰源并加强隔离。

14. 在做手机 RF 收发部分设计时, 如何解决 RF 干扰问题?

答: GSM 手机是 TDMA 工作方式, RF 收发并不是同时进行的, 减少 RF 干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态, 与接收机相比更容易造成干扰, 所以一定要特别保证 PA 的匹配。另外 RF 前端 filter 的隔离也是一个重要的指标。PCB 板一般是 6 层或 8 层, 必须要有足够的 ground plane 以减少 RF 干扰。

15. 如何消除 GSM 突发干扰?

答: 在 PCB 布线时, 要把数字和射频部分很好的隔离开, 必须保证好的 ground plane。一些电源和信号线必须进行有效的电容滤波。

16. 如何解决 RF 的电源干扰?

答: 必须确保 RF 电源已经很好地滤波。如有必要, 可以对不同的 RF 线路使用单独的电源。

17. 有 RF 应用电路, 在 RF 部分不工作的时候 CPU 及其它相关外设工作正常; 可是当 RF 启动工作时候, CPU 与 RF 无关的端口也受到了类似于尖脉冲的干扰。请问, 是什么原因造成的? 怎样克服这样的干扰?

答: 可能是 RF 部分没有很好地与 CPU 部分隔离, 请检查 PCB 版图。

18. 选择手机射频芯片时, 主要考虑哪些问题?

答: 在选择射频芯片时主要考虑以下几点:

射频性能, 包括可*性。

集成度高, 需要少的外围原器件。

成本因素。

19. 如何利用手机射频芯片减少外围芯片的数量?

答: 手机射频芯片集成度越高, 所需要的外围元器件就越少。

20. 射频芯片对于外围芯片会不会产生电磁干扰, 应该怎么消除?

答: 应该说是射频系统会对其他 DBB, ABB 产生电磁干扰, 而不仅是射频芯片。加强射频屏蔽是一个有效的措施。

21. 在无线通信系统中, 基带的时域均衡, 是否应该位于基带解调并进行位同步抽去后, 对每一个位抽取的结果, 经过时域均衡, 再进行门限判决?

答: 是的。需要先经过均衡, 再进行门限判决。

22. 相同的发射功率, 在频率不一样时, 是否频率高的 (如 900MHz) 传输距离远, 频率低 (如 30MHz) 传输距离短 (在开阔地带)?

答：应该考虑到波长因素。频率越高，波长越短，在开阔地带，传输损耗越大，因此传输距离较短。

23. 用定时器 1 来产生波形，其程序如下：

```
LDP #232
```

```
SPLK #0Ah,T1PR
```

```
SPLK #05h,T1CMPR
```

```
SPLK #0000h,T1CNT
```

```
SPLK #0042h,GPTCON
```

```
SPLK #0D542h,T1CON
```

为什么在 T1PWM/T1CMP 引脚上没有波形输出？

答：可以使用仿真工具进入代码来调试这个问题。

24. “手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。”在满足能有效接收信号的情况下,对前端滤波器,如果滤波器带宽比较宽,那么滤波器的插损就小(对 SAW 不知是不是也是这样),但带内噪声就增加,反之相反。那么在给定接收信号频率范围的情况下,应该如何来考虑滤波器的带宽,使带内信号以最小的插损通过？

答：应该从系统设计的角度考虑这个问题,包括频率范围(frequency range,sensitivity)和感度(selectivity)等。可以在插损(insertion loss)、带宽(bandwidth)和带外抑制(out of band rejection)之间取得折衷,只要选择的值符合系统需求,就可以了。

25. 一般来说 PA、SWITH 有一定抑制杂散辐射的能力,但有一定的限制,如何增加其它的方法来更好的解决？

答：准确的说法应该是 PA 的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,另外可以选择好的前端 Filter 以加强带外抑制。

26. 如何选用 RF 的 LDO?

答：选用 LDO 时,应考虑其自身所具备的某些特性,如 driving current、输出噪声和纹波抑制(ripple rejection)等。

27. 用什么方法可以降低射频系统在待机时的功耗？

答：可以在手机听网络 paging 信息间隙把射频系统关掉。

28. TI 推出的 TRF6151 芯片采用直接变频技术,会不会导致其他问题？

答：TI 推出的 TRF6151 芯片是单芯片 GSM transceiver,采用零中频接收机结构。直接变频技术现在已经很成熟了,不存在技术问题,而且还是目前的主流方案。

29. TI 提供的手机方案在软件方面与 Symbian 公司有什么关系？

答：TI 的无线 PDA 方案及 OMAP 支持包括 Symbian 的 EPOC 在内的多种操作系统。

30. 在手机 RF 电路中,信号传输线路上一般会串联一个 33pF 的电容器,这是为什么？

答：一般而言,串联一个 33pF 的电容器目的是隔直和耦合。

31. 据报道 TI 已开发出单芯片手机，请问在单芯片中如何实现 BB 与 RF 的隔离，与传统分立模块设计的要求有何不同？

答：TI 计划于 2004 年推出单芯片手机方案。传统分立模块设计可以通过选择更好性能的外围器件，以及通过好的 PCB 布线来加强 BB 与 RF 的隔离，有很大的灵活性。而单芯片方案中 BB 与 RF 的有效隔离是由 IC 设计技术来保证的，TI 在这方面已经积累了丰富的经验。

32. 手机设计时，如何减少传导杂散发射和辐射杂散发射？

答：要减少杂散发射，应该从线路设计和 PCB 设计这两个方面考虑。

33. 可否采用屏蔽罩来阻止辐射杂散发射？

答：可以。

34. 手机与基站通信中产生的 TDMA 噪声 Burst Noise 对于射频部分有影响。在选择射频芯片的时候，单从技术的角度出发，主要是看那些方面的指标？

答：首先对于接收机而言，应注意的指标包括：接收灵敏度、选择性、阻塞、交调等。对于发射机而言，包括输出功率、频谱特性、杂散、频率相位误差等。TDMA 噪声主要影响手机的音频部分。要避免这种噪声，应该注意 PCB 设计，如音频部分布线。

35. 3 阶截点和 1db 增益压缩点是越大越好吗？如果不是，大概应该在一个什么样的值才比较合适？

答：对于 3 阶截点和 1db 增益压缩点，并不是越大越好，而是足够满足设计要求即可，因为必须考虑成本因素，越大就意味着芯片的价格越高。GSM900 IIP3 在-17dBm 应该足够满足要求。

36. 在整体设计手机系统时，怎样考虑射频芯片的电磁兼容性能？

答：考虑射频芯片的电磁兼容性能，必须加强射频屏蔽。

37. 在 RFIC 中，DC Offset Cancellation 是怎样的原理？

答：DC 偏移电压会影响直接转换接收机中的 BER 性能。DC 偏移电压出自 LO 自混频等，因此必须在接收信号之前消除它。

38. GSM 手机使用非线性功放，而 W-CDMA 必须使用线性功放，这是为什么？

答：这主要是由调制技术决定的。GSM 采用 GMSK 调制，可以使用非线性功放，提高效率。而 W-CDMA 采用 HPSK 调制，则必须使用线性功放，减少失真。

39. 手机接收机前端滤波器带宽是如何确定的？

答：手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定，必须保证带内信号以最小的插损通过，不被滤除掉。例如，GSM900 接收机频率范围为 880-915MHz。

40. 手机接收前端放大需考虑什么因素来设计，要求至少放大多少 dB，TI 公司相对应的器件如何找到？

答：需要考虑手机接收前端 LNA 的 gain, P1dB, IP3, NF, frequency range 等，在 TI 方案中，gain 在 17dB 左右。TI 有 Superheterodyne, zero-IF 方案。你可以登录 www.ti.com 查看 GSM transceiver TRF6053, TRF6150, TRF6151。

2. 41. 手机待机时间的长短如果在电池容量一定的情况下主要可从哪几方面使待机时间增加？

答：从以下两个方面：

工作模式下 RX、DBB 和 ABB 的功耗，对于这些模块而言，功耗因解决方案而异。

解决方案的电源管理机制，一个好的解决方案应该做到在待机模式中尽可能关闭更多的功能块。

42. 准备设计一个新款手机，即能登陆公网，又能在小范围内独立组网，该怎么做？

答：可以设计一种双模手机，一个模式使用 GSM 或 CDMA 技术接入公众网，另一个模式使用私有网络技术。

43. 在设计一款 CDMA 1X 手机时，测试过程中，发现天线无线灵敏度指标不是很理想（-103db），而天线有线灵敏度指标还可以（-108db），能否通过更改 PCB 设计（RF GND）进行改良或者在天线端重新进行匹配？

答：可按以下程序进行检查：

检查天线性能是否完好。

如果天线没有问题，将天线匹配调至最佳。

如有需要，可以修改 PCB 布线以提高匹配性能。

44. 如何为适当的锁定时间选择 LPF 值？

答：首先根据设定的锁定时间，估计 LPF 带宽，然后计算 LPF R、C 值。

45. 如果未锁定 PLL，如何调整 PLL 以稳定锁相回路？

答：如果 PLL 处于解锁状态，请使用开路分析(open loop analysis)检查环路(loop)稳定性。

46. 如果相位边限(phase margin)改变，杂散(spurious)会不会改变？

答：如果相位边限改变了，很可能 LPF 带宽也会改变，那么杂散也将改变。

47. 在校准 AGC 参数时，如何更好地兼顾不同信道的增益平坦度？

答：首先应考虑前端部分的带内平坦度，在此基础上，可以将整个 RX 频带划分成若干子带以补偿带内波动。

48. 为什么 RITA 要用内部和外部两套参考源？有什么区别？哪个更好？可否改为 13MHz 参考源？

答：使用 Rita 系统，可以有两种选择：使用内部 VCXO 电路，或者使用外部 VCXO 模块。两种方法都可以，只是成本不同。不管用哪一种方法，都应该使用 26MHz 参考时钟。

49. 目前零中频接收机的技术已经成熟了吗？

答：目前零中频接收机的技术已经成熟，已经有大量的手机在市场上销售。

50. 现在基带处理好多用零中频，什么是零中频技术？

答：零中频(Zero-IF)是目前接收器设计中最常用的技术，采用这种技术则无须使用 IF LO，并可将射频直接转换为 BB 信号。这种技术可以说是一种高成本效益且灵活的解决方案，可在同一 RF 设计中适应不同通信标准。

附：英文回答原文如下：

Zero-IF is the most common technology currently used in receiver design which eliminates the IF LO and converts directly the RF to BB signal. It's a cost effective and flexible solution which can accommodate different communication standards in the same RF design.

51. 在零中频接收机中，直流电压失调一般是如何解决的？

答：直流电压失调已经不在是阻碍零中频商用的原因，可以被校准掉。

52. 什么方法可以测试手机互调？

答：可以使用两个信号发生器同时生成目标信号和干扰信号来进行测试。

53. 协议规定的手机静态灵敏度为-102dBm，但有些厂家号称可以做到-106dBm 或更高，请问 TI 的解决方案中，假设采用普通的前端和混频、中放等电路，可以做到多少？

答：采用 TI 的解决方案，EGSM 下可以做到 -108dBm。

54. 有什么更好的系统设计方法可以提高静态灵敏度？

答：要提高灵敏度，必须减少系统 NF，可以提高前端匹配并选择低插损组件。

55. 在点测时，PHASE PEAK、RMS 指标合格，但在场测时（耦合测试）上述指标不合格，在 GSM 与 DCS 都存在上述问题！怎么办？

答：应该检查一下设计，TX 部分的某些关键电路可能没有足够的设计余量(design margin)，它对外部干扰非常敏感。

56. 在 RITA 上，有一个 bandgap voltage output 管脚，推荐线路用电容接地，请问什么含义？在手机整个线路中有什么可以扩展的作用或功能？

答：电容起滤波作用，抑制 bandgap 的噪声输出。该管脚输出在 Rita 内部用于 LDO 电压参考，不应联接到其他外部电路，用于其他用途。

57. What is the requirement for phase noise at 1k offset, 10kHz offset, and 100kHz offset for GSM handset? GSM 手机的相位噪声为 1k、10kHz 和 100kHz 的情况下，需要满足什么条件？

答：For GSM handset RX it has several architectures to implement: Superheterodyne,near zero-IF,zero-IF,different architecture may have different LOs requirement and frequency plan,also it's related to the design of filters.

对于 GSM 手机 RX，需要实现：超外差接近于零中频(zero-IF)。不同架构的零中频不同。Los 要求以及频率规划(frequency plan)，这与滤波器的设计有关。

58. 接收机在接受灵敏度很高的情况下静态音质很好，而在一定移动时却不好，可能是什么原因？

答：可能是 fading 的影响。

59. 决定一个射频电路设计是否能够量产的关键因素有哪些？

答：在大量生产时要求射频性能一致、可*、稳定，没有离散性，并且满足生产工艺的要求。

60. 请问在 TI 的解决方案中，DSP 软件是否与 MCU 软件共用同一操作系统？

答：在 TI 的解决方案中，以至于所有的解决方案中，DSP 软件都不能和 MCU 软件共用一个操作系统。它们虽然集成在一个芯片上，但是属于独立的模块，相当于两个独立的处理器。

61. 如何降低 spectrum_switch ?

答：如果是闭环功率控制，必须注意 PA 输出功率检测电路能够满足 GSM 动态范围。

62. 手机的切换频率很快，以前我们所用的手机一般用两个锁相环来锁频，现在在单芯片系统中，只用一个锁相环，采用 N 分数锁频技术，请问一般时间控制在多少秒比较合适？

答：锁定时间取决于具体应用，小于 250us 可以满足 gprs class 12 的要求。

63. 在设计初期和后期的 pcb 调试中应该注意那些问题？

答：需要调整 burst ramp up 和 ramp down 的功率控制。

64. TI 可否提供 MMI 的源代码？

答：一般情况下，TI 将 MMI 源代码与某些驱动器(LCD 等)源代码一同提供给用户。包括 MMI、协议堆栈和 layer1 源代码在内的所有源代码将根据业务关系决定是否提供。

65. 怎样解决高频 LC 振荡电路的二次谐振或者多次谐振？

答：可以改善振荡器反馈网络的频率选择性，或者利用输入匹配电路以削弱谐波。

附：相关英文回答原文：

You can improve the frequency selectivity of oscillator feedback network or take advantage of the output matching circuitry to attenuate the harmonics.

66. RF 端口匹配结果好坏直接影响 RF 链路的信号质量。如何最快最好地调试这些匹配电路？

答：第一步：可以基于电路板设计使用网络分析仪测量实际的 S 参数，并将其输入到 RF 仿真 SW 中，以获得初始的匹配网络。

第二步：可以基于匹配网络的仿真结果，在板上做一些进一步的优化工作。

附：相关英文回答：

Step 1: You can measure the actual S parameters using network analyser based on your board design and input it to the RF simulation SW to get the initial matching network.

step 2: Based on the simulation result of matching network you can do some further optimization work on your board.

67. 手机电路画电路板时，如何解除 DC-DC CONVERTER 对 RF 电路的影响？

答：可以增加电容来滤除对直流线路的影响，也可以使用针对 RF 线路的专用 LDO。

68. RF 通行的最远能达到 1 公里或更远吗？

答：这由 RF 频率、发射功率和天线等因素决定。并非固定距离。

69. 在设计如 wireless LAN card 的时候常会使用屏蔽罩用以屏蔽掉 RF 部分的辐射。这样做会增加成本。有什么办法可以少用甚至不用屏蔽罩？

答：可将高功率 RF 信号置于 PCB 中间层，并确保良好接地以减少散射。但是屏蔽罩仍是保证稳定发射性能的首选。

You can put high power RF signal in the middle layer of PCB and make sure have good grounding to reduce the radiation, but shielding can be still the preferred way to guarantee the stable radiation performance.

70. 10 ~ 30mV 的有用信号：放大 100 ~ 120dB 后，有用信号达到峰峰值 3V ~ 4V，但噪声信号也达到了 300mV 左右，但实际要求噪声信号在 20mV 以下，如何解决？（前级放大问题不明显，矛盾不突出，关键到最后一级放大后，问题就出现了。）

答：首先要确保有用信号有非常好的信噪比，然后才将其输入放大器链，接着计算获得目标信号振幅和噪声水平所需的增益与 NF 的大小，最后根据这些数据选择合适的器件设计放大器链路。

First please make sure the useful signal has very good SNR before you input it to amplifiers chain, then you can calculate how much gain and NF you need to get the targeted signal amplitude and noise level, based on this you can choose the right components to design amplifiers chain.

71. 在开发 WLAN 的 PCB Layout 时候，怎样匹配或计算线路为 50ohm. ?

答：50ohm 匹配由 PCB 层叠决定。将 PCB 参数(层厚度、)使用 RF 仿真工具计算阻抗、line thickness 和 line width.

You can calculate the impedance using RF simulation tools by setting PCB parameters like layer thickness, line thickness and line width.

72. 如果线路匹配不好，怎样在网络分析仪下计算所匹配的元件 (L, C) ?

答：如果线路不匹配，可以使用网络分析仪测量 S 参数，并借助史密斯圆图使用 LC 元件来补偿这种不匹配。

If there's mismatching you can use network analyser to measure the S-parameters and use LC components to compensate the mismatch using Smith chart.

73. 在网房中测试 LNA 接收灵敏度，测试点应该选择哪儿点上最佳？

答：通常测试 RX 灵敏度，而不测试 LNA 灵敏度。

74. 在射频电路比如放大器的设计中，其管子的信号地与偏置电路的电源地是否分开为好，或者至少在同一层分开？

答：一般不需要分开信号地和电源地。

Normally you don't need to separate the ground of power supply with the ground of amplifier.

75. 不少射频 PCB 布板在空域即无元件和走线的地方没有布大面积地，这如何解释？在微波频段是否应不一样？

答：可以在 DC 线路上加足数的小电器。

you can add enough small capacitors on DC line.

76. 目前有没有置于低温环境中的放大器管子外销？

答：放大器的工作温度范围应该在 -10-85℃，可以查看参数表，上面的规定应该也是如此。

For amplifier it should have its working temperature range like -10-85℃, you can check the

datasheet,it should have this specification.

77. 手机 RF IC 处理信号的原理如何？

答：当射频/中频(RF/IF)IC 接收信号时，系接受自天线的信号(约 800Hz ~ 3GHz)经放大、滤波与合成处理后，将射频信号降频为基带，接着是基带信号处理；而 RF/IF IC 发射信号时，则是将 20KHz 以下的基带，进行升频处理，转换为射频频带内的信号再发射出去。

78. 一般手机射频/中频模块由哪些部分组成？

答：一般手机射频/中频模块系由无线接收、信号合成与无线发射三个单元组成，其中无线接收单元系由射频前端、混波器、中频放大器与解调器所组成；信号合成部份包含分配器与锁相回路；无线发射单元则由功率放大器、AGC 放大器与调变器组成。

79. 手机基带处理器的组成和主要功能是什么？

答：常见手机基带处理器则负责数据处理与储存，主要组件为 DSP、微控制器、内存(如 SRAM、Flash)等单元，主要功能为基带编码/译码、声音编码及语音编码等。

80. 如何理解手机的射频、中频和基频？

答：手机内部基本构造依不同频率信号的处理可分成射频(RF)、中频(IF)及基频(BF)三大部分，射频负责接收及发射高频信号，基频则负责信号处理及储存等功能，中频则是射频与基频的中介桥梁，使信号能顺利由高频信号转成基频的信号。

81. 手机最后的发射频率是在 890--915Mhz，这是调频波还是调幅波？测使用 gmsk 调制的 gsm 手机的射频部分，为何在测试时使用固定的 902.4Mhz 的固定频率？

答：GMSK 调制指高斯最小频移键控，是数字调制，某种程度上可以理解成是调频，但频率的改变以离散的(不连续的)方式进行，而调频纯粹是模拟调制，频率的改变是连续的。从 890MHZ 到 915MHZ 共 25MHZ 频带宽度，信道间隔为 200KHZ(即 0.2MHZ)，共有 125 个上行信道，测试时不可能 125 个信道都测，通常会选 3 个有代表性的频点(信道)，两边两个，中间一个，902.4MHZ 刚好是中间的信道。

82. 手机测试项目：射频载波功率、时间/功率包络、相位误差、接收报告电平的英文表达是什么？

答：射频载波功率：RF Carrier Power；时间/功率包络：Time/Power Template；相位误差：Phase Error；接收报告电平：RSSI。

83. 现在较流行的射频仿真软件有哪些？

答：一般来说生产射频器件的厂商都有这样的软件。如 EIC 的产品就有这样的软件，只要将设计电路的器件参数输入，即可。目前较流行的射频仿真软件有：HP-ADS、ADS、microwave office、Ansoft 等。

84. 手机主要有基带和射频组成，射频现在很多 IC 厂家都已经有单芯片产品。同时基带也有将 DSP 和 ARM 核集成在一块 IC 中。TI 目前是否有单芯片的基带？

答：目前 TI 的数字基带芯片中已经把 ARM7 和 DSP 集成在一起了。

射频和天线设计培训课程推荐

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立,致力并专注于微波、射频、天线设计研发人才的培养;我们于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com),现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地,成功推出多套微波射频以及天线设计经典培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程,广受客户好评;并先后与人民邮电出版社、电子工业出版社合作出版了多本专业图书,帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司,以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电子等多家台湾地区企业。

易迪拓培训课程列表: <http://www.edatop.com/peixun/rfe/129.html>



射频工程师养成培训课程套装

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材;旨在引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和研发设计能力。通过套装的学习,能够让学员完全达到和胜任一个合格的射频工程师的要求...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html>

ADS 学习培训课程套装

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程,共包含 10 门 ADS 学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系统设计领域资深专家讲解,并多结合设计实例,由浅入深、详细而又全面地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设计方面的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS,迅速提升个人技术能力,把 ADS 真正应用到实际研发工作中去,成为 ADS 设计专家...



课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html>



HFSS 学习培训课程套装

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程,是迄今国内最全面、最专业的 HFSS 培训教程套装,可以帮助您从零开始,全面深入学习 HFSS 的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装,更可超值赠送 3 个月免费学习答疑,随时解答您学习过程中遇到的棘手问题,让您的 HFSS 学习更加轻松顺畅...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html>

CST 学习培训课程套装

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出,是最全面、系统、专业的 CST 微波工作室培训课程套装,所有课程都由经验丰富的专家授课,视频教学,可以帮助您从零开始,全面系统地学习 CST 微波工作的各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装,还可超值赠送 3 个月免费学习答疑...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/cst/24.html>



HFSS 天线设计培训课程套装

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书,课程从基础讲起,内容由浅入深,理论介绍和实际操作讲解相结合,全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程,可以帮助您快速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线,让天线设计不再难...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html>

13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装

套装包含 4 门视频培训课程,培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿真设计实践相结合,全面系统地讲解了 13.56MHz 线圈天线的工作原理、设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的具体操作,同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。通过该套课程的学习,可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及其匹配电路的原理、设计和调试...

详情浏览: <http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html>



我们的课程优势:

- ※ 成立于 2004 年,10 多年丰富的行业经验,
- ※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养,更了解该行业对人才的要求
- ※ 经验丰富的一线资深工程师讲授,结合实际工程案例,直观、实用、易学

联系我们:

- ※ 易迪拓培训官网: <http://www.edatop.com>
- ※ 微波 EDA 网: <http://www.mweda.com>
- ※ 官方淘宝店: <http://shop36920890.taobao.com>